



2018年度 決算説明会 イビデン株式会社 (4062)

2019年4月25日

このプレゼンテーション資料には、2019年4月24日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。

世界経済・競合状況・為替変動等にかかわるリスクや不確定要因により実際の業績が記載の予測と大幅に異なる可能性があります。

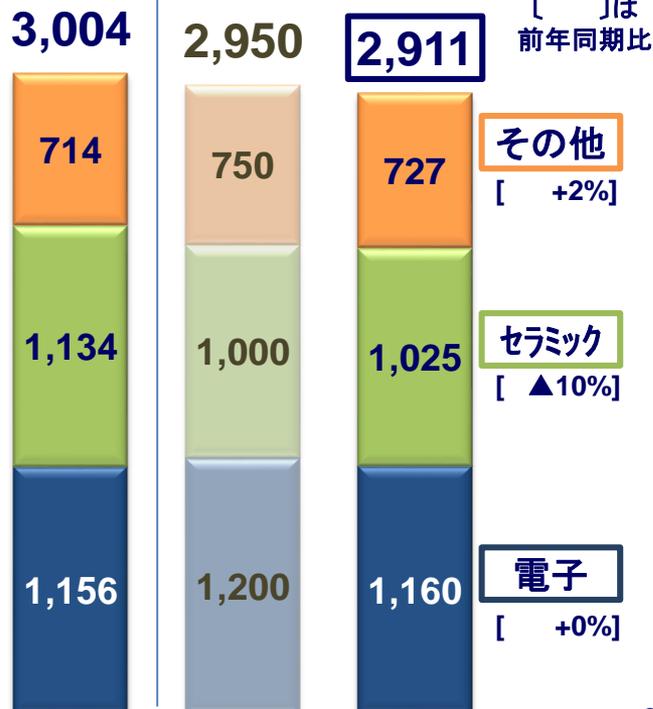
2018年度 実績

2018年度(通期) 売上高・営業利益・純利益 実績

売上高

(億円)

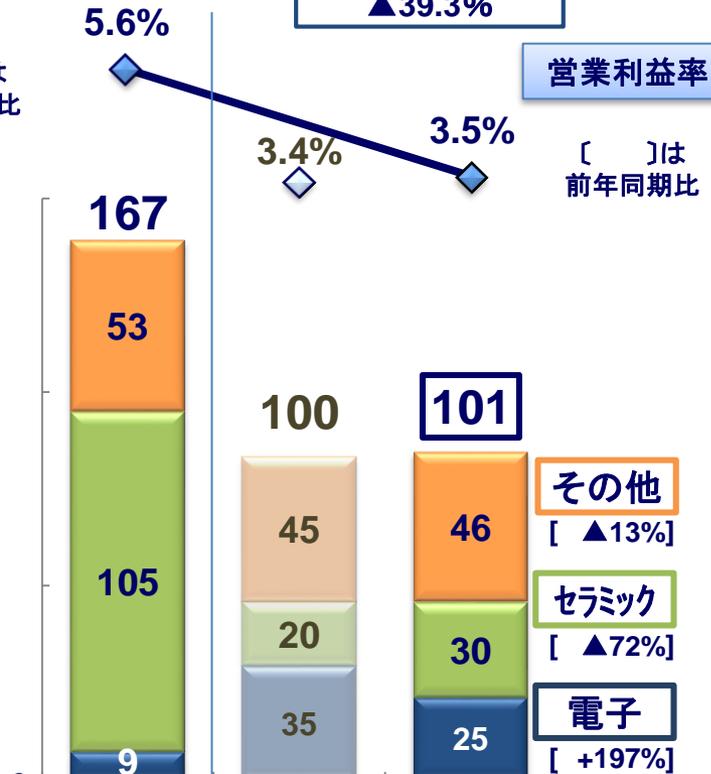
前年同期比
▲3.1%



営業利益

(億円)

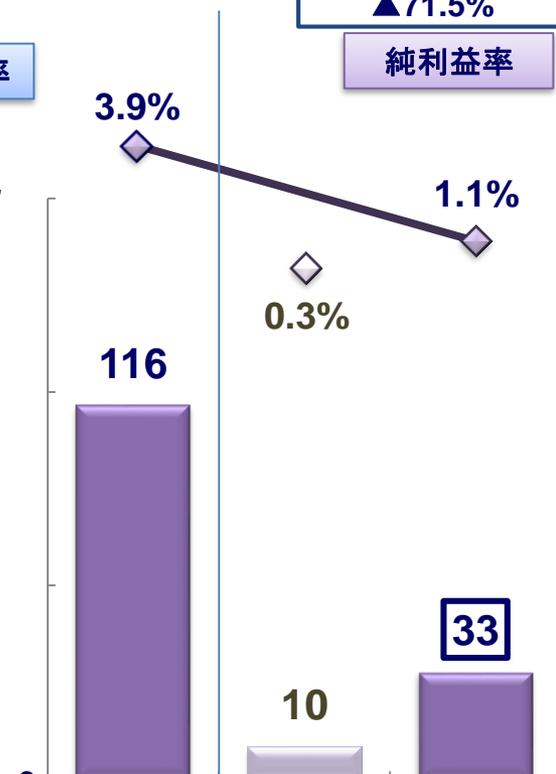
前年同期比
▲39.3%



純利益

(億円)

前年同期比
▲71.5%



実績 17年度 110
2/4 開示 18年度 109
実績 18年度 109

実績 17年度 127
2/4 開示 18年度 127
実績 18年度 127

実績 17年度 為替(ドル)
2/4 開示 18年度 為替(ユーロ)
実績 18年度 為替(ユーロ)

110	109	109	為替(ドル)
127	127	127	為替(ユーロ)

市場見通し

[電子] 既存市場の動向

- パソコン市場: 市場は横ばいで推移するも、次世代パッケージ基板の採用が進む見通し
- ハイエンドスマホ市場: 市場は緩やかに成長するも、コモディティ化が進む見通し
- データセンター市場: 5G・ICT・AIの普及により、年率20%を超える高い成長の見通し

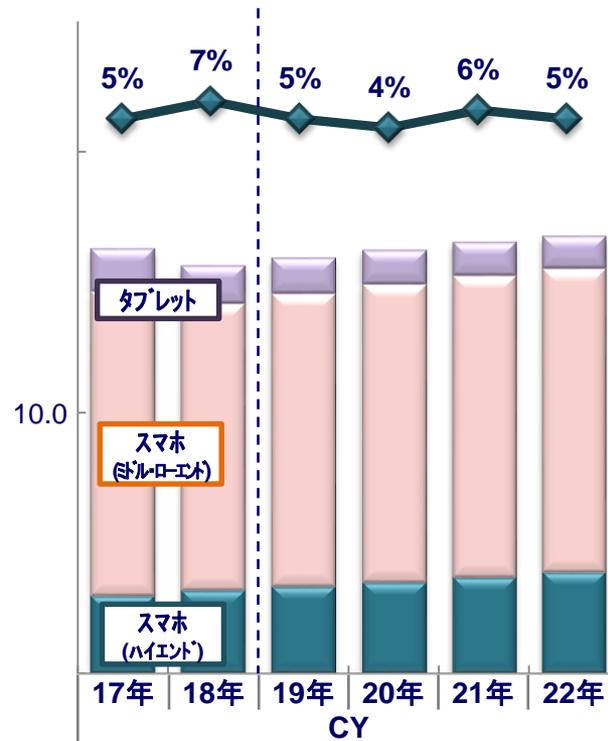
パソコン市場

(単位:億台) (当社調べ)
 ■パソコン成長率



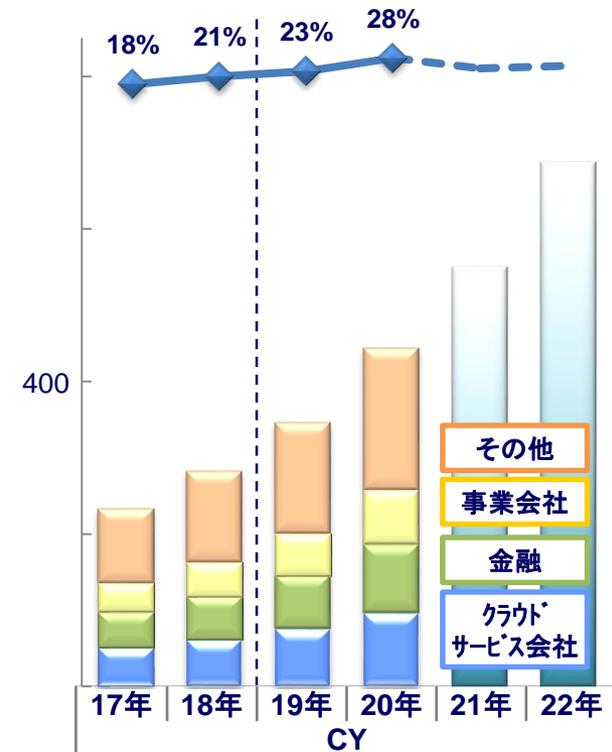
スマホ・タブレット市場

(単位:億台) (当社調べ)
 ■スマホ(ハイエンド)成長率



データセンター市場

(単位:億ドル) (当社調べ)
 ■データセンター成長率



[セラミック] 自動車市場の長期見通し

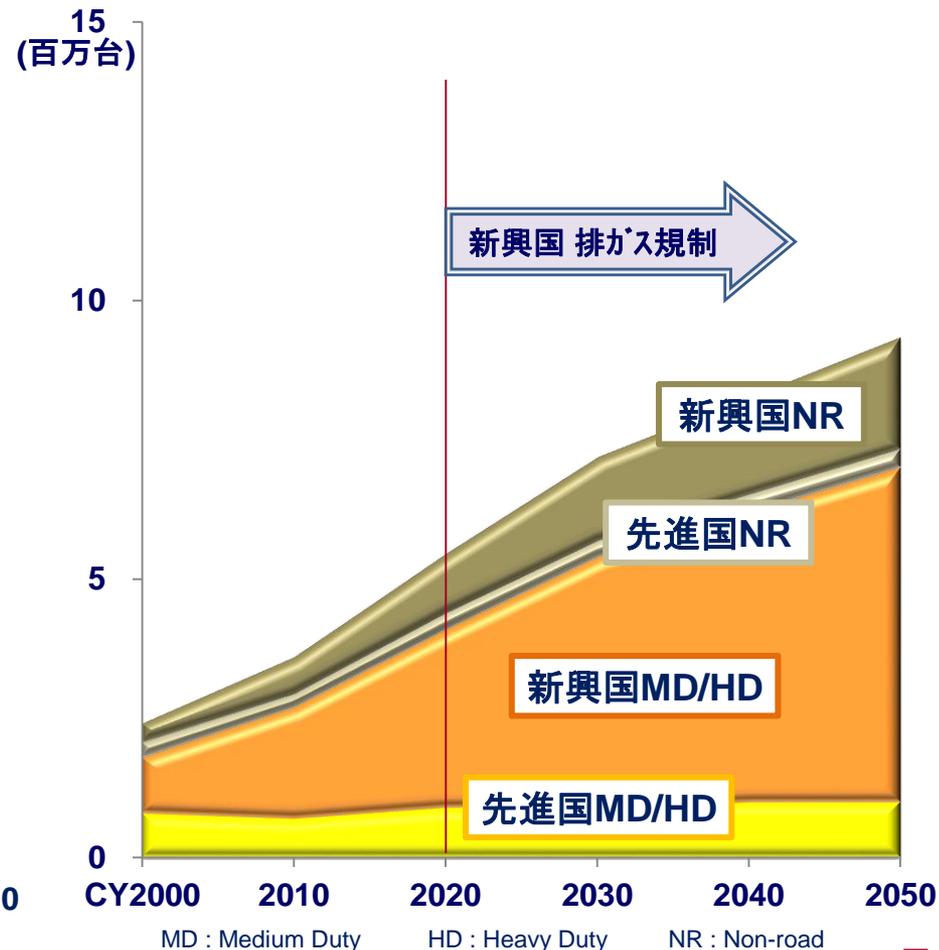
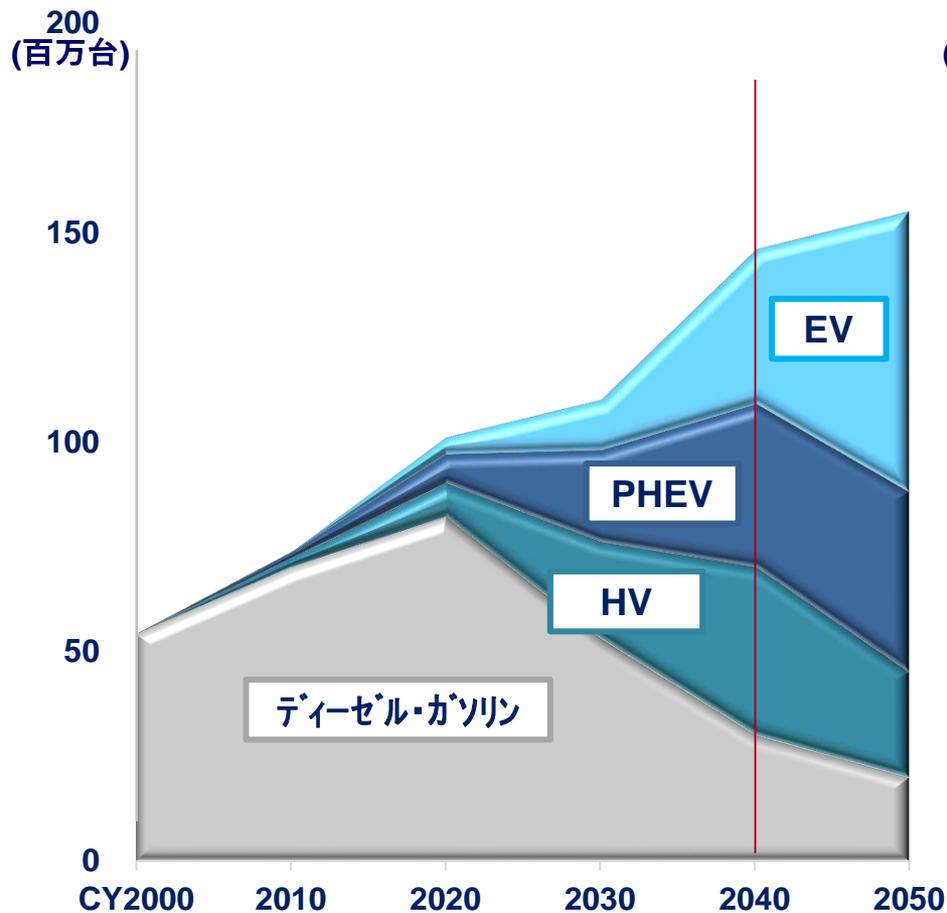
- 乗用車は長期的に電動化が進展するも、中・大型商用車は内燃機関が主軸
- 排ガス規制の強化により、新興国の中・大型車市場において需要拡大の見通し

乗用車

(当社調べ)

中・大型商用車

(当社調べ)



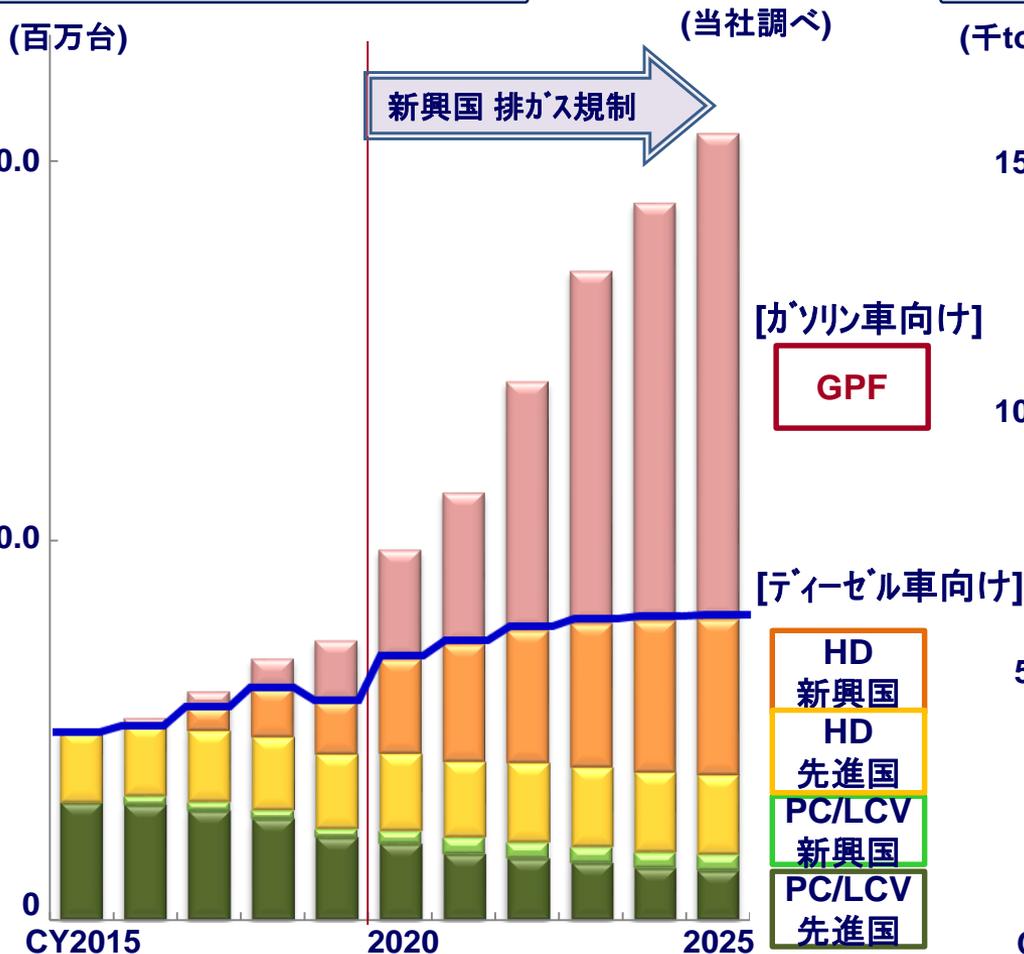
[セラミック] 排気系事業

*PC : Passenger Car (乗用車)
 *LCV : Light Commercial Vehicle (小型商用車)
 *HD : Heavy Duty Car (大型車) = 乗用車の約3倍換算

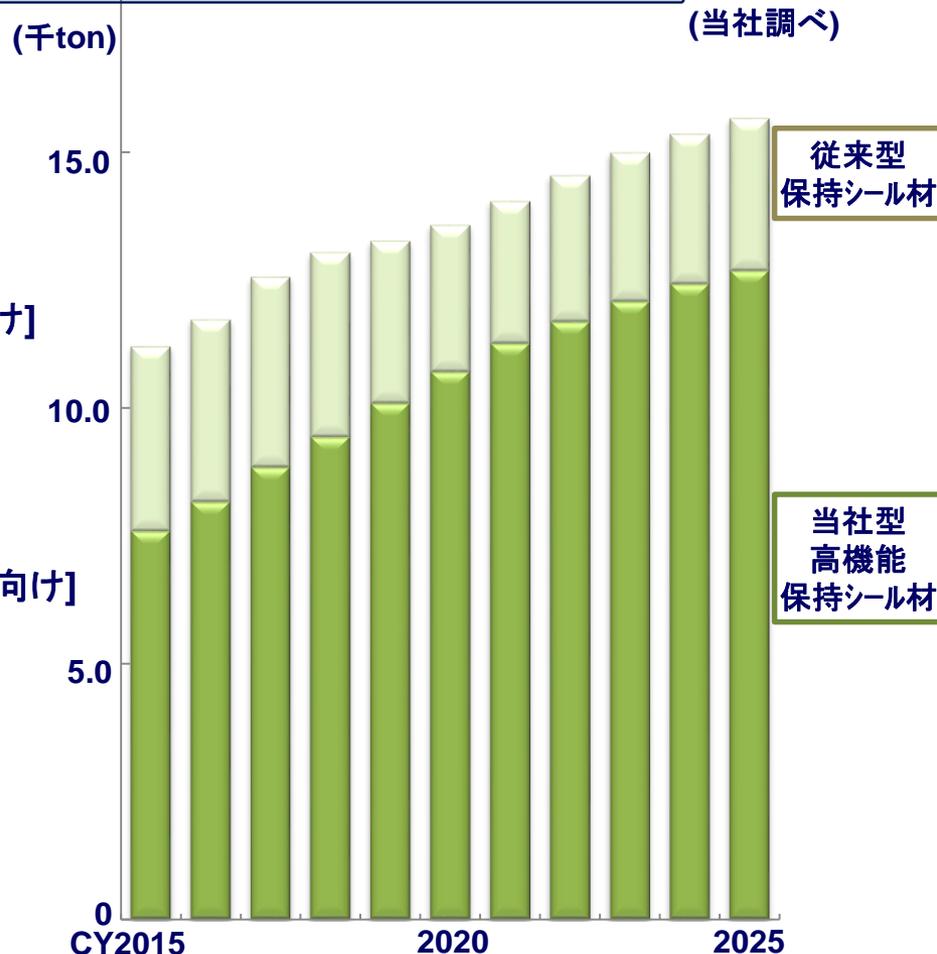


- 市場変化に対応し、グローバル生産体制の最適化・効率化を継続する
- 新興国の大型市場、高機能次世代仕様製品を中心にリソースを集中投下する

DPF/GPF市場



自動車用触媒担体・保持シール材



2019年度 見通し

2019年度(通期) 売上高・営業利益・純利益 見通し **IBIDEN**

売上高

(億円)

18年度比
+3.0%

3,004

2,911

3,000

[]は
18年度比

その他
[+3%]

セラミック
[▲7%]

電子
[+12%]

714

727

750

1,134

1,025

950

1,156

1,160

1,300

実績
17年度

実績
18年度

見通し
19年度

110	109	110	為替(ドル)
127	127	125	為替(ユーロ)

営業利益

(億円)

18年度比
+67.7%

5.6%

3.5%

5.7%

営業利益率
[]は
18年度比

その他
[+7%]

セラミック
[+1%]

電子
[+255%]

167

53

105

9

101

46

30

25

170

50

30

90

実績
17年度

実績
18年度

見通し
19年度

0

純利益

(億円)

18年度比
+111.7%

3.9%

1.1%

2.3%

純利益率
[]は
18年度比

116

33

70

実績
17年度

実績
18年度

見通し
19年度

0

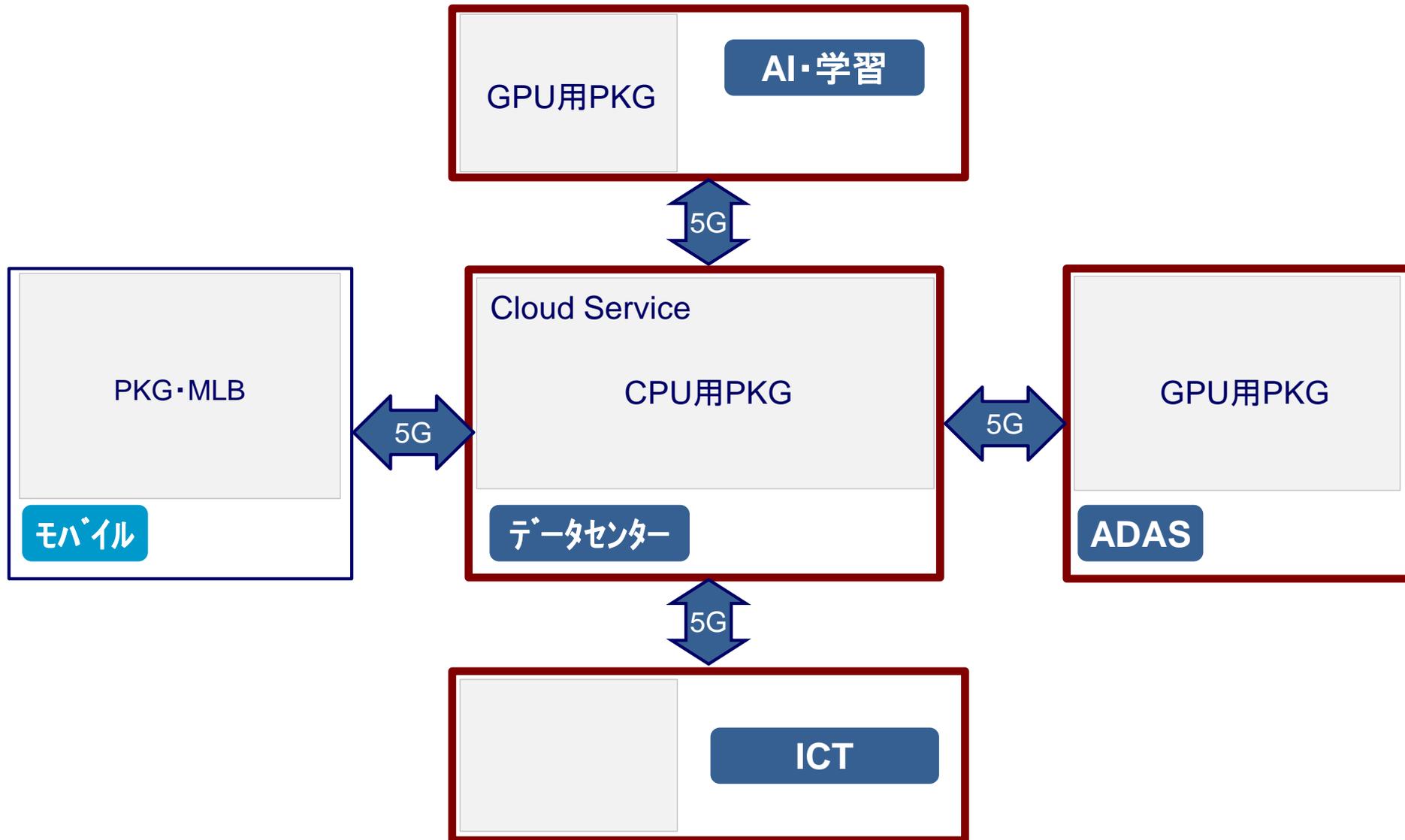
中期業績 見通し

memo



[電子] 当社が狙う事業領域

□ 5Gを活用した高速・大容量データ処理の増加に伴い、最先端・次世代パッケージの需要拡大



[セラミック] 当社が狙う事業領域

□ 内燃機関の変化・電動化に伴い、新たな素材・部材の需要拡大

電気自動車 軽量化・安全性・快適性

軽量樹脂ホテイ部材
(樹脂ウインドウ)

次世代電池材料

熱制御材料

自動車

DPF

GPF

シール材

高性能排気システム

音制御部材

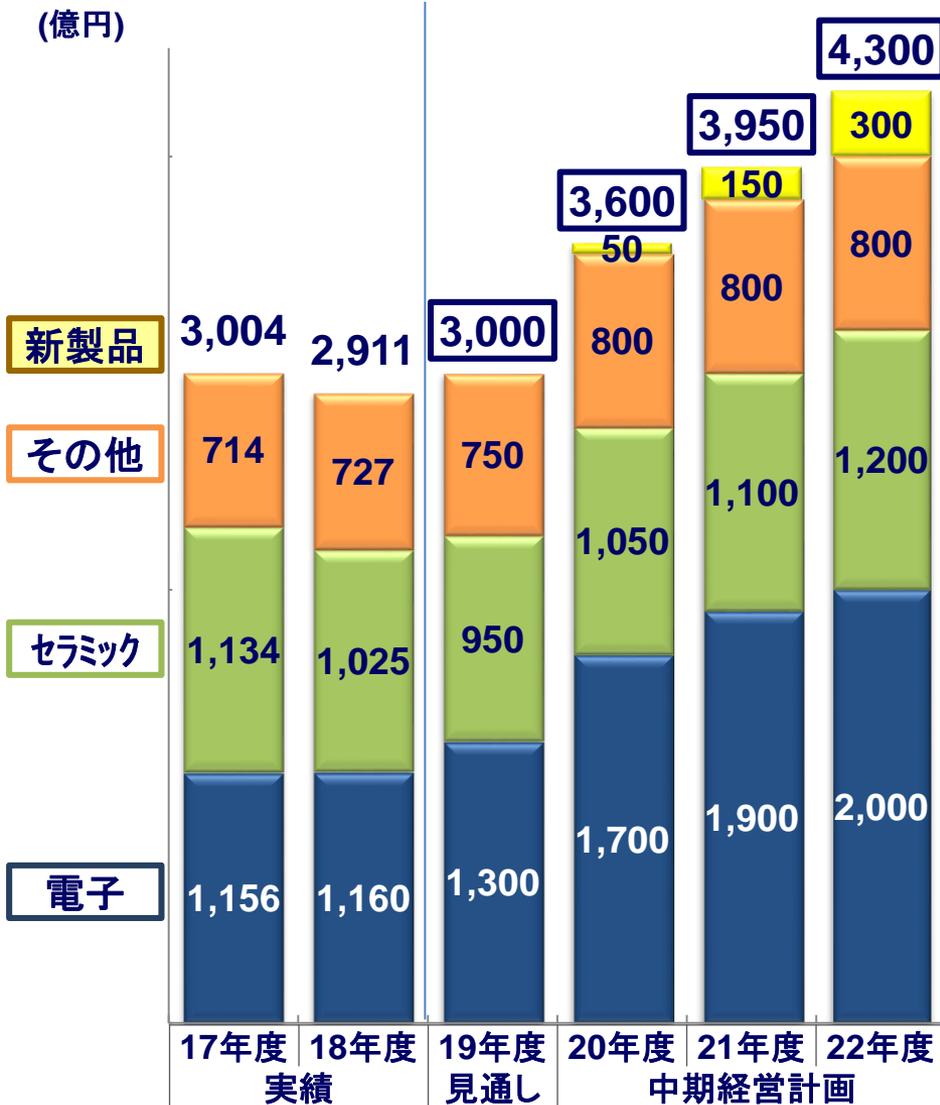
HV/PHV 高捕集率・高耐久性・高信頼性

中期業績見通し



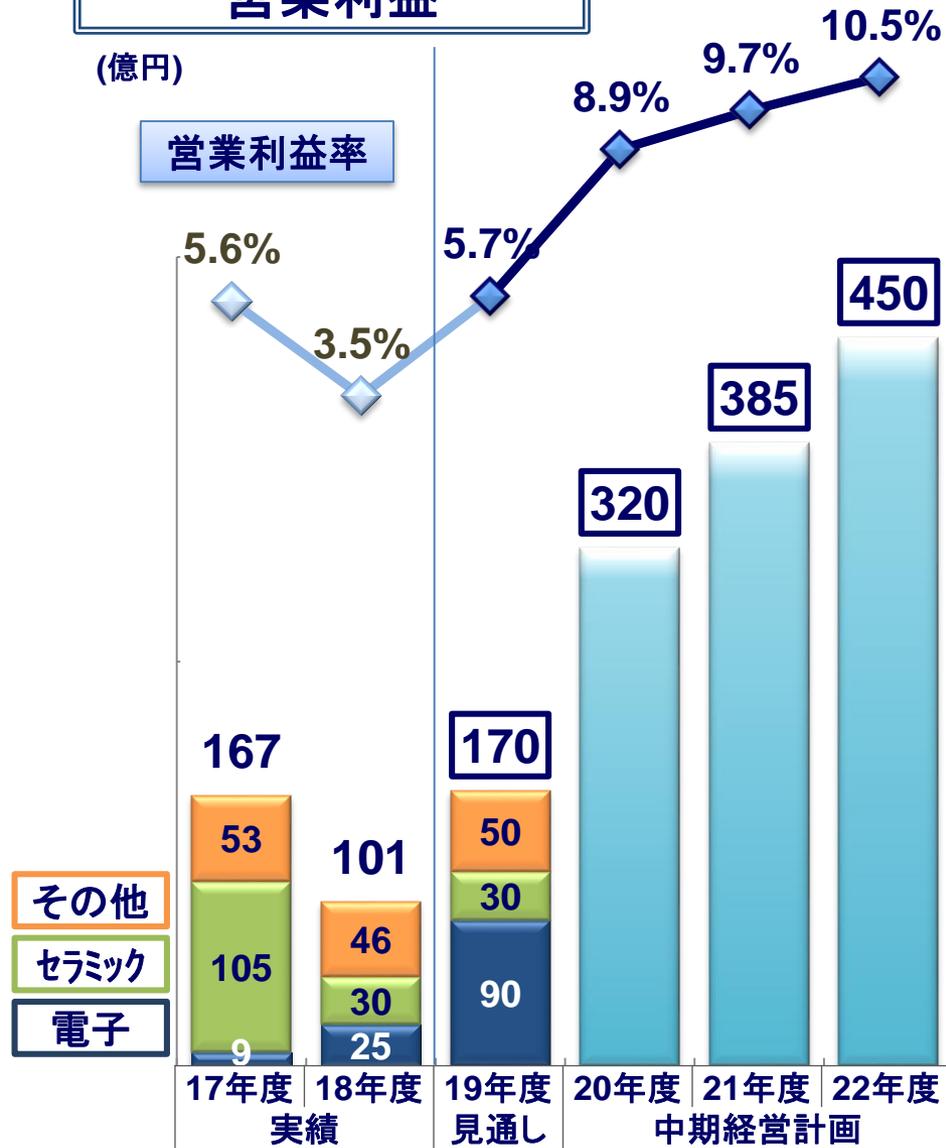
売上高

(億円)



営業利益

(億円)

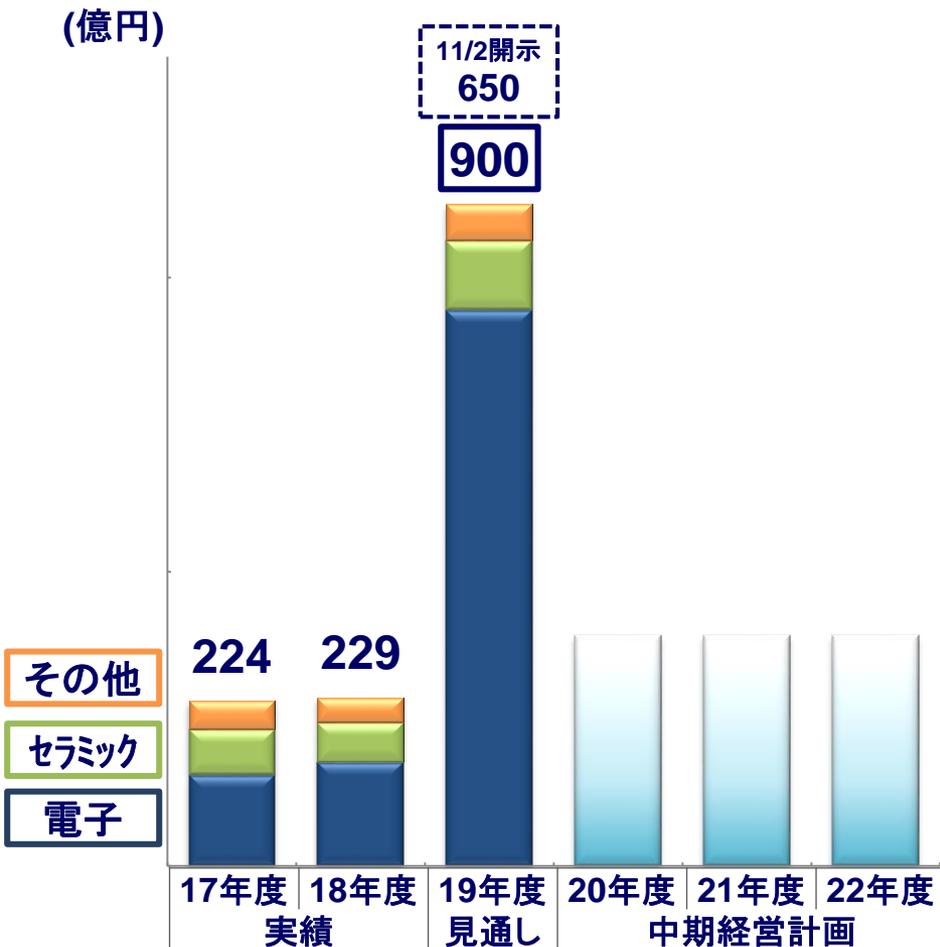


設備投資(検収)額・減価償却費の計画

- 次世代及び新分野向けICパッケージ基板を中心に、伸びる市場・分野に投資する
- 20年度以降については、市場動向及び顧客需要に応じて、適宜実行する

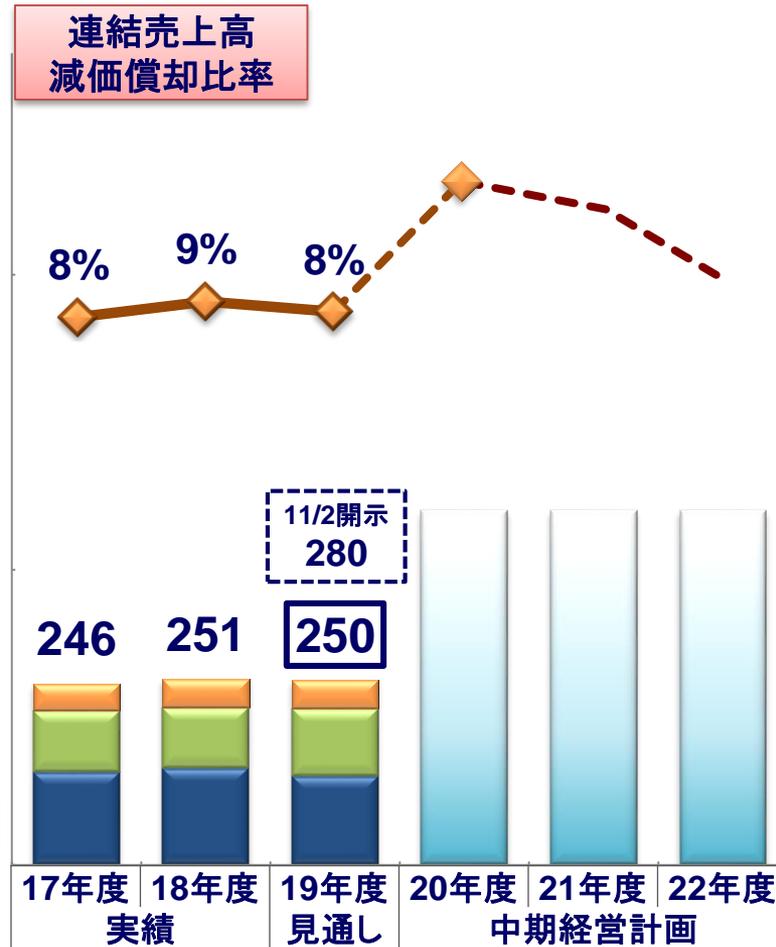
設備投資額

(億円)



減価償却費

(億円)



株主還元

株主還元

- 安定配当を継続する
- 2019年3月末時点 100株以上所有の株主様に対し、株主優待を実施

一株当たり配当金

